

***Judul:***

Pembuatan dan Karakterisasi Paduan Sn-Bi sebagai Material Solder Bebas Timbal = Fabrication and Characterization of Sn-Bi Alloy as Lead-free Solder Material

***Pengarang/Penulis:***

Wildan Firdaus, author

***Subjek:***

Solder and soldering--Materials; Potentiodynamics; X-ray diffraction imaging

***Nomor Panggil:***

S-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)